

原型炉ブランケット設計用 2 次元核熱連成コード DOHEAT の開発

宇藤裕康,飛田健次,染谷洋二

日本原子力研究開発機構

(論文受付:2010年11月1日/論文受理:2010年12月17日)

核融合炉におけるブランケットは、TBR の確保とブランケットの構造強度、ブランケット内の核発熱の除熱 という複数の相反する要求を同時に満足するものでなくてはならず、TBR の評価に加え、ブランケット内の温度 分布評価を適切に行うためのブランケット体系に対応した核・熱解析コードが必須となる。今回新たに、ブラン ケット設計解析用として2次元輸送計算コード DOT3.5 と2次元伝熱解析コードを組み合わせることにより、2 次元体系に対して核解析と熱解析を連結して行える2次元核熱連成コードDOHEATを開発した。DOHEATコー ドの概要といくつかの解析例を示す。

Keywords:

blanket, nuclear analysis, thermal analysis, DOT3.5, nuclear heating rate, TBR

1. 序論

核融合炉におけるブランケットは、①燃料となるトリチ ウムの生成、②中性子エネルギーの熱への変換、③放射線 遮蔽という重要な機能を担い、発電実証を行う原型炉以降 の炉では、ブランケットの成立性が炉設計において特に重 要となる.原型炉ブランケットの概念設計例としてDEMO 2001[1]や SlimCS[2]において検討されているが(図1参 照)、冷却水条件と材料の共存性、製造過程における成立 性など課題点もある.ブランケット設計の難しさは、トリ チウム増殖比(Tritium Breeding Ratio: TBR)の確保とブ



図1 (a) DEMO2001と(b) SlimCS のブランケット設計例.

ランケットの構造強度,ブランケット内の核発熱の除熱と いう複数の相反する要求を同時に満足するものでなくては ならない点にある.十分な TBR を得るためには,リチウム セラミックス(Li₂TiO₃)などの増殖材やベリリウム(Be) などの増倍材の領域を増やすことになる.一方で,限られ た空間の中で,これらの増殖材や増倍材,構造材料である 低放射化フェライト鋼(F82H)などのブランケット構成材 料の健全性が維持される温度を保つため,十分な冷却配管 領域を確保する必要がある.このように,ブランケット設 計においては核解析によるTBR等の評価に加え,核発熱や 第一壁への表面熱流束を含めた熱解析による温度分布の評 価も重要となる.

図2に、ブランケット初期設計段階における設計フロー を示す.基本構造の決定後、増殖層の厚みなどから計算モ デルを作成し、その計算モデルに対して核解析を行い、核 発熱やTBRなどを求める.得られた核発熱分布より熱解析 を行い、使用上限温度を満たしているかを判定する.一部 でも超過している場合には、各層の厚みを再調整し、同様 の解析を始めから行う.温度を満たしている場合には、 TBR を比べ、最大の TBR となる構成を1次案とする. TBR の確保と除熱性能を満足するブランケット概念を構 築するためには、図2に示すフローを多数回、繰り返さな くてはならない.そのため、核解析と熱解析を連続的に行 える連成コードはブランケット設計において有効なツール であり、温度や TBR などの解析確度も求められる.

従来は、ブランケット設計用の核熱連成コードとして日本原子力研究開発機構にて開発された1次元核熱解析連成 コード ANIHEAT があった. ANIHEAT は、1次元輸送 コード ANISN[3]および JENDL-3.1[4]を基にした群定数 ライブラリー FUSION-40[5]を用いて輸送計算を行い、得

DOHEAT: Two-Dimensional Nuclear-Thermal-Coupled Analysis Code for DEMO Reactor Blanket Design UTOH Hiroyasu, TOBITA Kenji and SOMEYA Youji correspond

corresponding author's e-mail: uto.hiroyasu@jaea.go.jp



図2 ブランケット設計フロー.

られた中性子およびガンマ線スペクトルから APLLE-3[6] を介して、核発熱率や TBR 等の物理量を計算する. ANI-HEAT のような1次元コードでは、当然のことながら円管 なども1次元化して解析することになる.1次元化の方法 には様々あるが、一般的には図3に示すような各材料の面 積比に応じて1次元厚さに変換する. このようなモデル化 では、2次元体系を正確に模擬することはできず、図中に 示したような配管間のギャップ位置での温度評価は実際と は異なってくる.図1に示した原型炉ブランケットの概念 設計例のように,現在検討されているブランケットでは冷 却配管に円管を用いる場合が多い(これは,150気圧を超え る高圧水を冷却材に用いる場合に円管が最も少ない量の構 造材で済むからである). このように実際のブランケット は基本的に2次元的な構造であり、ANIHEAT で近似する 1次元モデルでは対応しきれないことが多い. そこで、こ れらの状況に対応しうる解析コードが必要であった.



図3 1次元モデルへの変換例.

2. DOHEAT

2.1 コード概要

2次元体系を考慮した核・熱解析を行えるようにするた め、2次元核熱連成コード DOHEAT を開発した.DO-HEAT は、Sn 法に基づく2次元輸送計算コード DOT3.5 [7]と APLLE-3、2次元定常伝熱解析を組み合わせたまっ たく新しい解析コードである.DOHEAT を用いることに より、図4に示すとおり、これまで1次元の層状に並んだ モデルでの解析を実際の体系に非常に近いモデルのままで の解析が可能になる.

図5にDOHEATの解析構造を示す.DOHEATの入力イ ンターフェイス画面により、ブランケットモデルと構成材 料の組成データ、解析条件等を入力する.選択された材料 の組成データに合わせて、核データライブラリーFUSION -40を参照して、DOT3.5 および APPLE-3 用の入力雛形 データを自動作成する.DOT3.5にて計算された中性子お よびガンマ線束を用いて、APPLE-3内で核発熱定数 KERMAファクター[8]を対象の個数密度[g/cm³]とDOT 3.5から計算された中性子およびガンマ線束に乗ずること によって核発熱率を、同様にJENDL-3.1に基づく各種の反 応率を中性子およびガンマ線束に乗ずることによって TBR,弾き出し損傷(displacement per atom: DPA),線量



図4 ブランケットモデルと解析モデルへの変換.

当量率を計算する.熱解析は APPLE-3 により計算された 核発熱分布を基に,各材料の熱伝導率を用いて定常伝熱解 析を行う.

図6内にある DOHEAT の解析体系入力画面のよう に、DOHEAT の特徴の一つは、直感的なユーザーイン ターフェイスの導入であり、ツールバーとして表示されて いるように予め用意された基本オブジェクトを基に、描画 形式で解析体系を構築することができる.体系は直交座標 系であり、基本的に無限平板モデルとし、核解析時には入 力画面左側に中性子源となるプラズマを付加する.基本図 形には角柱、円管など8種類が用意されており、各図形要 素に対して、位置、寸法、構成材料を入力して、解析体系 を構築する.

2.2 解析方法

DOHEAT における解析方法を以下に順を追って説明す る. DOHEAT では一連の計算を「プロジェクト」として一 つのディレクトリで管理し,解析毎に新たなプロジェクト を作成する.既存の体系,材料,計算条件を参照する場合 には,「インポート機能」を使用することができる.



図5 DOHEAT の解析構造.

2.2.1 材料データの作成

まず,使用する材料を予め用意した材料組成データリス トから選択する(図7参照).材料組成データは,材料の密 度と組成(各種名および重量比)から成り,別途,追加お よび編集が可能である.解析プロジェクト内での材料名と 対応する色を任意で選択後,熱解析用パラメータとして, 熱伝導か内部境界かを選択する.熱伝導率を選択した場 合,主なブランケット構成材料毎に用意された熱伝導率の 温度依存性データテーブルを使用するか,定数として入力 するかを選択する.内部境界は主に冷却材の境界条件とし て用いられ,

断熱,温度,熱流束,線形熱伝達,放射熱伝達

の5つから選択することになる.以上の過程を,使用する 材料毎に繰り返し行う.設定された材料は,DOHEAT 画 面内の右側「材料リスト」欄にて確認できる(図6参照). 2.2.2 計算体系の作成

解析体系は予め用意された基本オブジェクトを基に, 描 画形式で構築する.用意された基本図形は,

板,角柱,角管,角穴,円柱,円管,円穴,溶接部

材料 追加/編集		2
素材	[1150 : water(23Mpa,290T))	Select
材料名	SubWater	
熱計算設定		
◎ 熱伝導材料		
熱伝緯テーブル	□:<熱伝導率を入力してください> <	
	0.0	
④内部境界		
境界条件	2:温度	
温度	1: 断執 2:2:這座 3: 熱注庫 4:線形試友達率 5: 試別材法法連率	
☑ 材料識別番号	を入力する	
材料識別番号	11	
	OK *	ゃンセル

図7 材料データ作成画面.

Basic objects	
@ Dathert - [SilmC5-20.dspro] ファイルの 編集局 表示の 形示の ジール ヘルブル 11 23 週 10 ミ ビ フ コ ロ マ リ コ ヨ ヨ 〇 同 ● C 1 3 よ よ	
	HUDFAD Attrial Name 来劇り当て Plasmavold F82H U45/04pabble Bepabble Bepable U45/04pabble Bepable U45/04pabble SubVolter
Modeling space , -	
Check Index.IIs attracks worted scoresfully, name of total metorials : maker of total metorials : Index.IIs attracks worted scores out.(SEDD) : + FUIDW saterial data basis process out.(SEDD) :	Material list

図6 DOHEAT 入力画面.

の8種類であり,各図形要素に対してそれぞれ,位置,寸 法,構成材料を設定する(図8参照).さらに「複製」機能 を用いてピッチとその方向を指定することにより,要素の 繰り返し設定(層状に配置された冷却管を模擬する場合な どに有効)も可能である.各図形要素は作成順にレイヤー 構造になっており,上位下位は別途変更でき,解析時の解 析体系としては各位置において最上位にある材料が構成材 料として認識される.

2.2.3 メッシュモデルの作成

解析体系を構築後,計算メッシュを作成する.DO-HEATでは、コード内で自動的にメッシュが作成され る.メッシュ形状は、等幅の正方メッシュであり、メッ シュ幅をユーザー側で設定する.入力最小単位は 0.1 mm、コードの総メッシュ数の上限は200,000である. メッシュ数が増加すると、それにほぼ比例して計算時間が 増加することから、必要に応じた解析体系のサイズ、メッ シュ幅を設定する必要がある.(3.1節を参照)円管等のオ ブジェクトで示された部分に関しては、各メッシュの中心 点上の材料をそのメッシュにおける構成材料として認識 し、自動的に設定される.メッシュモデル作成後は、各 メッシュの材料をユーザーが手動で変更することが可能で ある.

2.2.4 核計算

先に述べたように,DOHEATにおける核計算は2次元 中性子輸送コードDOT3.5およびAPPLE-3を用いて行われ る.中性子源は,ブランケット体系に対し平板上に配置さ れ,中性子源強度は体系のプラズマ側の表面(概して第一 壁表面)での中性子壁負荷を入力値とし,以下の式より求 めた値を用いる.

$$f_{\rm n} = \frac{P_{\rm n}}{14.06 \times 1.602 \times 10^{-19}} \cdot S \tag{(1)}$$

$$S = Y \times 1.0 \times 10^{-4} \tag{1'}$$

ここで、 f_n は中性子束規格化定数 [n/sec], P_n は中性子壁 負荷 $[MW/m^2]$, Y は計算体系のy方向長さ(高さ方向) [cm], S はz 方向(解析体系の奥行き方向)の長さを1 cm とした場合のプラズマを臨む面積 $[m^2]$ を示す.核解析上 の設定値としては、

・Sn角度分点の次数:8,16

- ・ルジャンドル展開(PI)次数:5
- ・収束精度
- ・
 λ2 緩和係数
- 中性子壁負荷
- ·境界条件(上/下/左/右)

である (**図9**参照). 境界条件ではそれぞれ以下の中から 選択する.

真空,反射,周期,ホワイト,アルベド

DOHEAT では基本的に外部中性子源を用い,作成した計 算体系の左側に中性子源(プラズマ)とギャップ(SOL 領域)をx方向に1メッシュずつ付加する.ここで設定す

「ノシェクト - [円]	8]			1
材料*				
daloota *				
SubWater				
位置·寸法				
中心座標 X * 30.0 mm	中心座標 Y * 00 mm	半径 * 6.0 mm	管厚 * 15 mm	
(1) 211(1)				
<u>ළ</u> පීෟ 7 15.0 mm	回数 30	◎ X方向	 Y方向 	
* の項目は必ず入力	して下さい。			
				キャンカフル

図8 オブジェクト設定画面(円管の場合).

核計算実行				٢.
核計算設定				
Sn次数	8 🔻	収束積度	0.000001	
PI次数	5 🔻	A 24展和I系数	1.000000	
群定数	fusion 👻	中性子壁負荷	5.000000	
境界条件				
上	1:反射 🔻	左	1:反射 👻]
т	0: 真空 1: 反射 2: 周期 3: 本口(人	右	0:真空 🔻]
☑ 外部中性子源得	15:アルベト			
中性子源領域幅	1.0 mm	ギャップ幅	1.0 mm	
材料	□ PlasmaVoid		•	1
	実行	〒 キャン	セル 適用]

図9 核計算条件の設定画面.

る幅は仮想的な幅であり、この幅を大きく設定した場合に は、体系上側からの中性子の漏れが多くなる.解析体系の y方向長さ、メッシュサイズによって異なるが、これらの 幅が1mmの場合には中性子の漏れ率が0.1%以下になるこ とが確認されており、1mm 程度が妥当である.以下のよ うな手順で核解析を実行することにより、各メッシュでの 以下のパラメータが出力される.

・中性子およびガンマ線束 [n/cm²/sec]

- ·核発熱率 [W/cm³]
- ・トリチウム増殖比 (TBR)
- ・弾き出し損傷 [dpa/sec]
- ・線量当量率 [µSv/hour]

以上の計算結果は2.2.6節で示すポスト処理時に確認する ことができる.

2.2.5 熱解析

DOHEAT の熱解析では、直交座標系の2次元定常伝熱 方程式

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(k\frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(k\frac{\partial T}{\partial y}\right) + \dot{Q} = 0$$
(2)

を逐次過緩和法 (Successive over relaxation: SOR) 法を用 いて解く.ここで、k は熱伝導率[W/mK], \dot{Q} は内部発熱 量[W/m^3]を示す. 熱計算の設定値としては,

- ・SOR 法の加速係数
- ·温度初期值
- ·収束判定条件
- ・最大繰り返し計算数
- ・境界条件(上/下/左/右)

である(図10参照).境界条件では2.2.1節と共通の以下の5つから選択可能であり、それぞれ境界面において以下の条件が付加される.

- ・断熱:境界熱流束 $q_{\rm B} = 0$
- ・温度:境界温度 T_B=T_{B0}
- ・熱流束:境界熱流束 q_B=q_{B0}
- ・線形熱伝達率:境界熱流束 $q_{\rm B} = h_{\rm B}$ ($T_{\rm B0} T_{\rm 1}$)
- ・放射熱伝達率:境界熱流束 $q_{\rm B} = \sigma \varepsilon$ $(T_{\rm B0}^4 T_1^4)$
- ここで,

T_{B0}:境界面における温度(設定値)[K]

q_{B0}:境界面における熱流束(設定値)[W/m²]

- T₁:境界面から1番目の格子点における温度[K]
- $h_{\rm B}$:境界熱伝達率[W/m²K]
- $\sigma:ステファンボルツマン係数[W/m²K⁴]$

 ε :放射率

である.これらの条件を用いることにより、ブランケット 設計で想定される境界条件は概ね反映できる.例えばプラ ズマからの輻射で第一壁に 1 MW/m^2 の熱入力がある場合 は、第一壁に相当する面の境界条件を $q_{\text{B}}=10^6 [\text{W/m}^2]$ とす ればよい.

2.2.6 ポスト処理

ブランケット設計における最適化作業においては,解析 した結果を容易に確認できるツールが必要になる.DO-HEATでは,ポスト処理としてユーザーが希望する解析結 果を読み込み (データの出力),グラフとして表示するア プリケーションを備える.図11にポスト処理アプリケー ションの画面を示す.グラフ表示は,

- ・3D カラー分布
- ・2D カラー分布
- ・線グラフ

に対応しており、核解析による対象ブランケットの TBR

熱計算実行		×
熱計算設定 SOR法の加速係数 1,500000	温度初期値 200 ℃	
収東判定条件 0.000001	最大編り返し計算数 10000	
境界条件 上 1:断熱		
下 [1:断熱 ▼		
在 3:熱流東 1:断熱 2:温度 發電影振程 4:線形熱伝達率 5:放射熱伝連率	1.0000e+006 W/m2	
	実行キャンセル	適用

図10 熱計算条件の設定画面.

や温度を容易に確認し、最適化に反映させることが可能で ある.

3. 解析結果

3.1 計算時間

多くの計算量を必要とするブランケット設計の最適化作業では,解析時間も重要な用件の一つとなる.図12に DO-HEAT における総メッシュ数と計算時間の関係を示す.動作環境は,

- · CPU: Core2 Duo 2.93 GHz
- ・メモリ: 1 GB

である.計算時間は、体系や収束条件等により異なるが、 ここでは図に示すような体系での評価結果を示している. メッシュ上限である20万では、核熱合わせて2時間程度か かることになる.メッシュ数20万の目安としては、450 mm ×110 mmの体系を0.5 mmサイズでメッシュ化して計算し た場合である.メッシュ幅1 mmの場合には、最大で450 mm×440 mmの体系を計算できることになり、およそブ ランケットモジュール1個丸ごと計算することも可能であ る.図にあるように、y方向に周期性がある体系の場合に は、高さ方向を短くして解析することも可能であり、その 場合には数分程度で2次元核熱計算を行える.



図11 ポスト処理画面.





3.2 ANIHEAT との比較

3.2.1 冷却配管ギャップ幅依存性

ブランケット設計において、冷却配管のサイズおよびレ イアウトは TBR や温度成立性(除熱性能)と強く関係する 重要な要素である.冷却配管のパラメータとなるのは、円 管径や冷却層間の距離に加え、冷却層内の間同士のギャッ プ幅がある.ブランケットの核・熱設計では,異なる中性 子壁負荷環境下にあるブランケットモジュールにおいて, 冷却材出口温度を一定にするようにため,冷却配管の ギャップ幅を調整し、1本あたりの配管が受け持つ除熱量 と核発熱量をバランスさせなくてはならない. ここでは, 従来までの1次元コード ANIHEAT との比較として,単純 に冷却配管のギャップ幅を変化させた場合のブランケット 内温度について評価し、その傾向について調べた. 解析体 系は図13に示すとおりであり、1次元計算における冷却管 幅は図3で説明されているように、面積比により設定して いる. 図中薄い色で示した円管および対応する1次元モデ ル,濃い色で示した円管および対応する1次元モデルは, それぞれ冷却管ギャップ幅0mmと40mmの場合に対応す る. ギャップ幅が増えると対応する1次元冷却管幅が減少 することがわかる.本比較ではどちらの解析コードでも増 殖材と中性子増倍材として両者の混合ペブル(Li₄SiO₄と Be12Ti)を用い、冷却材(管径はすべて10mm)の温度360 ℃を内部境界として計算した.核データおよび材料の熱伝 導率は共通であり、中性子壁負荷(=5 MW/m²)、表面熱 負荷 (=1 MW/m²) は同じである. ギャップ幅を0 mm から40mmまで変化させた場合の、ブランケット内最高温 度の依存性を図14に示す.各条件での TBR の値は, ANI-HEAT の方がおよそ 0.05 過大評価しており, ブランケット 内最高温度の評価値はギャップ幅40mmの場合にはおよ そ700℃もの差がある.DOHEATを用いた場合には, ギャップ幅が増加するに従って最高温度も比例して増加し ているが、ANIHEAT ではギャップ幅 5 mm から温度上昇 が飽和する傾向がある.これは、1次元モデルではギャッ プ幅の増加に対応する増殖領域の増加分が、図13の矢印が 示すように最大でも円管半径の範囲でしかなく、本計算例 のようにギャップ幅が円管半径よりも大きくなると、熱解 析の体系(冷却管同士の距離)を反映しきれなくなるため である. ANIHEAT は, ギャップ幅が 22 mm 以下 (= 円管



図13 ギャップ幅の依存性検証用解析モデル図と対応する1次元 モデル図.

径のおよそ2倍)では温度を過大評価し,22mm以上では 過小評価しており,これらは最適値と比べてそれぞれ冷却 配管領域の過多,過少を招き,TBR評価にも影響を与える ことになる.このように,内部に多数の冷却配管を持つブ ランケット設計では,DOHEATのような2次元解析での 評価が非常に重要となる.

3.2.2 冷却配管が隔壁で繋がっているモデルの場合

DOHEATを用いた解析例の一つとして,DEMO2001 において採用されている冷却配管が隔壁と繋がり,冷却パ ネルとなっている体系での解析例を示す.モデル図を図15 に示す.本体系では、増殖材(Li₄SiO₄ペブル)と増倍材 (Beペブル)が層状に配置され、それらを隔離するF82H 製隔壁が、同じく層状に配置された冷却管をつなぐ形で形 成されている.ANIHEATでは、図15中下のように隔壁は 冷却配管に相当する厚みに付加する形でモデル化した. 図16にDOHEATにおける解析結果として、冷却材温度360 ℃を内部境界とした場合の2次元温度分布と、比較のため ANIHEATでの解析結果を並べた1次元の温度分布を示 す.DOHEATでは、図中の線上(y=15 mm)での分布で



図14 DOHEATとANIHEATのTBRおよびブランケット最高温度の冷却配管ギャップ幅依存性.



図15 冷却配管が隔壁で繋がったブランケット体系図と対応する 1次元モデル図.



図16 隔壁モデルにおける DOHEAT と ANIHEAT の温度分布比較.

ある.1次元のANIHEATでは温度が過大評価されている ことがわかる.これは、DOHEATでは円管を2次元とし てモデルどおり反映させた点と機械的に接している隔壁を 冷却パネルとして利用した効果を解析に反映させることが できたためである.

3.2.3 積層構造の場合

ブランケットの概念例には、これまで示してきたような 第一壁から増殖材,冷却パネル,増倍材,と径方向に中性 子束に対して垂直に配置された構造以外にも, 例えば EU の動力炉設計 PPCS model B[9]のブランケット設計例のよ うに増殖材と増倍材が第一壁に対して垂直(x-z 面に対し て平行)に積層構造とした例もある(図17参照). DEMO 2001のように垂直に配置された構造では1次元コードに おいてモデル化が可能であるが、平行に配置された積層構 造では1次元コードでは一つの混合材として解析せざるを えず, ANIHEAT では正確に取り扱うことができない. -方, 2次元体系を扱う DOHEAT では, このような構造の ブランケットにおいても適切に扱うことが可能である. 図17のように増殖材領域, 増倍材領域それぞれ幅 10 mm, 40 mmの間に冷却チャンネルを有する冷却パネルが配置 された体系に対して, DOHEAT を用いた積層体系におけ る温度解析結果を図18に示す.ここでは冷却材にヘリウム を用い,内部境界温度を 300℃ としている. PPCS model Bの構造のように、ブランケットモジュール内でさらに箱 形に仕切られた奥行き方向に連続ではない3次元構造の場 合には MCNP のような 3 次元コードによる解析が必要と なるが、奥行き方向に一様な積層構造と仮定すれば、DO-HEAT で近似的な扱いが可能になる.

4. まとめ

多様なブランケットについて,より適切なモデル化で核 熱設計を行うため、2次元輸送計算コード DOT3.5 と 2次 元伝熱解析コードを組み合わせた2次元核熱連成コード DOHEAT を開発した.DOHEAT には,描画形式で計算体 系を構築できるユーザーインターフェイスを導入し、2次 元的に配置された内部構造を模擬し,解析することが可能



図17 積層構造のブランケット設計例.



図18 積層モデルにおける DOHEAT の温度分布.

となった.非常に多くの計算回数を要する増殖材および増 倍材等の量の最適化では、計算時間が短いANIHEATで当 たり計算を行ったのち、DOHEATで詳細検討を行うこと が有効であり、これにより様々なブランケット概念設計が 効率良く進められると考えられる.

謝 辞

本コードは, BA 原型炉設計活動の一環として, 開発さ れた.本コード開発するにあたり,日本原子力研究開発機 構の佐藤聡氏,関洋治氏に貴重な助言をいただいた.飯田 浩正氏(元日本原子力研究開発機構)には,本コードのデ バッグにおいて大変有益なコメントをいただいた.この場 を借りて,感謝申し上げる.

参 考 文 献

- [1] M. Enoeda et al., Nucl. Fusion 43, 1837 (2003).
- [2] K. Tobita et al., Nucl. Fusion 49, 075029 (2009).
- [3] W.W.Engle, K-1693, Union Carbide Corporation, Computing Technology Center (1967).
- [4] K. Shibata et al., JAERI 1319 (1990).
- [5] K. Maki et al., JAERI-M91-072 (1991).
- [6] H. Kawasaki, JAERI-M91-058 (1991).
- [7] W.A. Rhoades and F.R. Mynatt, ORNL/RSIC/CCC-276 (1975).
- [8] K. Maki et al., JAERI-M91-073 (1991).
- [9] PPCS overall report (2004).